課題番号	:2019A-E09
利用課題名(日本語)	:集光プロファイルを制御した高出力レーザーによりピーニング加工された試料の
	非破壊三次元残留応力分布測定
Program Title (English)	$: Non-destructive, three-dimensional\ measurements\ of\ residual\ stress\ distribution$
	inside laser shock-peened samples produced by high-power laser
	with shaped beam profile
利用者名(日本語)	: 三浦 永祐 ¹⁾ , 弘中 陽一郎 ²⁾ , 重森 啓介 ²⁾ , 尾崎 典雅 ²⁾ , 宮西 宏併 ^{2),4)} , 栗田 隆史 ³⁾ ,
	渡利 威士 ³, 壁谷 悠希 ³, 吉村 涼 ³, 加藤 義則 ³, 黒田 隆之助 ¹), 兒玉 了祐 ²)
Username (English)	: <u>E. Miura</u> ¹⁾ , Y. Hironaka ²⁾ , K. Shigemori ²⁾ , N. Ozaki ²⁾ , K. Miyanishi ^{2),4)} , T. Kurita ³⁾ ,
	T. Watari ³⁾ , Y. Kabeya ³⁾ , R. Yoshimura ^{3),} Y. Kato ³⁾ , R. Kuroda ¹⁾ , and R. Kodama ²⁾
所属名(日本語)	:1) 産業技術総合研究所,2) 大阪大学,3) 浜松ホトニクス株式会社,4)理化学研究所
Affiliation (English)	: 1) AIST, 2) Osaka University, 3) Hamamatsu Photonics K.K., 4) RIKEN
キーワード : 高パルスエネルギーレーザー、レーザーピーニング、衝撃波、集光プロファイル制御	

1. 概要(Summary)

中空のリング状の集光プロファイルを持つ数100Jクラス の高パルスエネルギーレーザーを用いてレーザーピーニ ング加工されたチタン合金の残留応力分布を、放射光施 設からの高エネルギーX線を用いて測定し、レーザー未 照射領域直下にも圧縮応力層の形成を観測した。レーザ ーの集光プロファイル整形により金属材料内部に形成さ れる残留応力層形状の制御が可能なことを示す結果が 得られた。

<u>2. 実験(目的,方法)(Experimental)</u>

2.1 研究目的

金属材料に圧縮応力層を形成し、材料を改質、強靭化 する手法として、レーザー駆動衝撃波を用いるレーザー ピーニング法が注目されている。レーザーピーニング法は これまで用いられてきたショットピーニングよりも材料深層 に残留応力を付与でき、微小領域の選択的処理が可能 等の特徴を持つ。従来のレーザーピーニングではパルス エネルギーが1Jクラスのレーザーが用いられてきたが、 我々は数100Jクラスの高パルスエネルギーレーザーを 用いて材料深層の改質、強靭化を可能とするレーザーピ ーニング法の開発を進めている。また、レーザーの集光プ ロファイルによりレーザー駆動衝撃波の伝搬を制御し、材 料深層を改質することに加え、改質領域の形状制御等、 新しい加工手法の開発にも取り組んでいる。

本研究では、集光プロファイルが整形された高パルスエ ネルギーレーザーを用いてレーザーピーニング加工さ れた金属材料内部に形成される残留応力分布を、高い 空間分解能かつ非破壊で三次元的に測定し、その加工物 理解明のための知見を得ることを目的とする。 2.2 レーザーピーニング加工試料作製

試料作製には、大阪大学レーザー科学研究所の激光 XII 号ガラスレーザーを用いた。あらかじめ熱処理し、ひず みを除去したチタン合金 Ti6Al4V(20 mm 角 x 10 mm 厚 さ)板に、エネルギー600 J, パルス幅 5 ns(ガウス波形)の ガラスレーザーの基本波光(波長 1.05 μm)を5 mm 径に集 光して試料を作製した。



図 1 試料作製のためのレーザー照射法と試料の表面写真。 (a)リング状集光試料、(b)プラズマ閉じ込め層のある試料、 (c)参照試料。

図 1(a)の リング状集光試料は、直径 1 mm の鉄球で集 光中心近傍のビームをブロックし、中空のリング状集光プロ ファイルを用いて作製される。図 1(a)右の試料表面写真 に1mm径のレーザー未照射領域が確認できる。図 1(b) の場合、試料に密着させた合成石英窓(厚さ5mm)を 通してレーザー光が照射される。合成石英は試料表面に 生成されるプラズマを閉じ込める。図 1(c)の照射で作製さ れる試料は、リング状集光、プラズマ閉じ込め層の加工効 果を検証するための参照試料として用いられる。

2.3 測定条件

BL22XUラインに設置された応力--イメージング測定装置等を用い、70 keVのX線により透過配置で面内方向のひずみを計測した。X線ビームサイズは50 µm×300 µmとした。これにより空間分解能は、面内方向が50 µm×300 µm、深さ方向が300 µm程度となる。図1に見られる試料表面に形成されたレーザー照射痕中心を原点として、深さ方向、半径方向を軸としたひずみ2次元マップを作成するためのデータ取得を行った。X線の光軸と直交する2軸に沿って試料をスキャンして得られる2 つのひずみ2次元マップを用い、平面2軸応力状態を仮定して半径方向、周方向の残留応力分布を得た^[1]。

図 2(a)(b)は、図 1(c)の照射配置で作製された参照試料 の(a)半径方向、(b)周方向の残留応力分布である。レーザ ーの集光領域(半径 2.5 mm)の下に、深さ 0.8 mm 程 度まで圧縮応力層が形成されている。レーザー強度分布 はガウス状分布で集光中心(r=0)近傍の強度が高いため、 集光中心直下に強い圧縮応力の付与が見られる。

図 2(c)(d)は、図 1(a)のリング状集光で作製された試料の (c)半径方向、(d)周方向の残留応力分布である。各々の上 部に破線で示した領域にはレーザーが照射されていな いが、その直下に深さ 0.3 mm 程度にわたり比較的強い 圧縮応力の付与が見られる。図 1(a)の表面写真に見られ る様に、レーザー照射領域では試料表面が変形する。未 照射領域との間に生じるせん断力がもたらすひずみに より残留応力層が形成されたと考えられる。図 2 には、 レーザーの照射、未照射の境界がある集光の外周 (r=2.5 mm)付近にも局所的にやや強い応力の付与が見られて おり、同様の機構によって応力層が形成されたと考えら れる。



図 2 参照試料の (a)半径方向および(b)周方向の残留応力分布。リング状集光試料の(c)半径方向および(d)周方向の残留応力分布。

<u>3. 結果と考察(Results and Discussion)</u> 3.1 リング状集光試料 リング状の集光プロファイルを用いることにより、レー ザー照射領域下に発生した衝撃波が集光中心下で干渉 し、強い衝撃波を形成し深層まで伝搬することが示さ れている^[2]。本試料の場合、幾何学的配置から衝撃波 の干渉点は表面から 0.5 mm の位置になる。図 2(c)(d) に見られる集光中心直下の 0.3 mm までの比較的強い 応力層の形成は衝撃波干渉によるものではないと考 えられる。一方、集光中心下では 1 mm まで、弱いが 圧縮応力の付与が見られる。この部分は図 2(a)(b)には 見られず、干渉により形成された衝撃波がより深層ま で伝搬し、形成した応力層と考えることができる。 3.2 プラズマ閉じ込め層の効果

図 3 に図 1(b)のプラズマ閉じ込め層のある試料の半 径方向のひずみ分布を示す。この試料については、1 方向のみの測定を行ったので、ひずみ 2 次元マップと して結果を示した。圧縮応力層の厚さは 1.2 mm 程度 とプラズマ閉じ込め層のない参照試料(図 2(a)(b))の 1.5 倍程度であり、その効果を検証することができた。 プラズマ閉じ込め層により、衝撃波を駆動するプラズ マの高圧力が維持される時間が長くなったためと考 えられ、非常に妥当な結果である。



図3 プラズマ閉じ込め層のある試料のひずみ分布。 中空のリング状集光プロファイルを持つ数100Jクラスの

高パルスエネルギーレーザーを用いてレーザーピーニング 加工されたチタン合金の残留応力分布を測定した。レーザ ー未照射領域直下に圧縮残留応力層の形成を観測し、材 料深層には干渉により深層まで伝搬した衝撃波が形成した 圧縮応力層も観測された。レーザー集光プロファイルにより、 レーザー駆動衝撃波の伝搬を制御し、材料深層を改質する ことに加え、改質領域の形状制御等の新しいピーニング加 工が可能な事を示す結果が得られた。今後は、流体シミュレ ーションとの比較を行い、その加工物理を明らかにしていく 予定である。

<u>4. その他・特記事項(Others)</u>

4.1 参考文献

[1] 田中 啓介, 鈴木 賢治, 秋庭 義明、菖蒲 敬久, "放射 光による応力とひずみの評価"(養賢堂).

[2] 弘中 陽一郎, 壁谷 悠希, 宮西 宏併, 三浦 永祐, 重森 啓介 他, IFSA2019, 5p-57 (2019).

4.2 謝辞

本研究の一部は、国立研究開発法人新エネルギー・産業 技術総合開発機構(NEDO)の委託事業「高輝度・高効率 次世代レーザー技術開発」により行われたものです。